PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number: 02-005308

(43)Date of publication of application : 10.01.1990

(51)Int.CI. H01B 5/14
G02F 1/1333
G02F 1/1343
G06F 3/03

(21)Application number : 63-155798 (71)Applicant : TORAY IND INC

(22)Date of filing: 23.06.1988 (72)Inventor: SHIMOYAMA NAOKI

TANIGUCHI TAKASHI KURASAKI SHOICHI

(54) PLASTIC FORMATION WITH ELECTRIC CONDUCTIBILITY

(57)Abstract:

PURPOSE: To prevent a thermal expansion generated in the latter process and a bending generated by a contraction by providing a membrane with an electric conductibility on one side of a plastic base furnishing a hard coat membrane, and providing a metal oxide membrane on the other side. CONSTITUTION: At first, a hard coat membrane is provided on both sides of a plastic base. Then, a membrane with an electric conductibility is provided on the hard coat membrane. After that, on a hardened membrane of the surface opposite to the surface of the conductive membrane, a metal oxide membrane is furnished. As the metal oxide membrane, SiO2, SiO, ZrO2, Al2O3, TiO, TiO2, Ti2O3, Y2O3, Yb2O3, MgO, Ta2O5, CeO2, or HfO2, for example, is used.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

◎ 公 開 特 許 公 報 (A) 平2-5308

母公開 平成2年(1990)1月10日 广内签理番号 識別記号 ®Int. Cl. 5 7826-5 G H 01 B 5/14 8806-2H 7370-2H 7010-5B 505 G 02 F 1/1343 G 06 F 3 1 0 C 3/03 審査請求 未請求 請求項の数 1 (全6頁)

②発明の名称 導電性を有するプラスチック成形体

②特 顧 昭63-155798

@出 願 昭63(1988)6月23日

四発 明 者 下 山 直 樹 滋賀県大津市園山1丁目1番1号 東レ株式会社滋賀事業

場内

②発明者谷 ロ 孝 滋賀県大津市園山1丁目1番1号 東レ株式会社滋賀事業場内

₩

②発明者 倉崎 庄市 滋賀県大津市園山1丁目1番1号 東レ株式会社滋賀事業

場内

の出願人東レ株式会社東京都中央区日本橋室町2丁目2番1号

明細醬

1. 発明の名称

導電性を有するプラスチック成形体

2. 特許請求の範囲

両面にハードコート被膜を有するプラスチック 基板の片面の少なくともその一部に、導電性を有 する被膜を設け、さらに該基板の反対面に金属酸 化物被膜を設けたことを特徴とする導電性を有す るプラスチック成形体。

3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は、高い接着強度、耐久性を有し、かつ 熱膨張、収縮によるたわみのない導電性を有する プラスチック成形体に関する。

液品表示電極あるいは入力タブレットと称され る画像入力索子など、広い分野で好適に使用され る。

[従来の技術]

現在、導電成形体として、無機ガラスを基板と したものが広く使用されているが、無機ガラスを 基板とした導電成形体は、耐衝撃性に乏しく、割れ易い、また重いなどの欠点を有する。

そのため一方で、プラスチック成形体への変更 が検討されている。例えば、特開昭 58-208039月 公報では、ポリスルホン樹脂を基板とし、その上 に、導電膜を形成してなる成形体が示されている。

また、特開昭 62-215202号公報では、プラスチック基板上にハードコート被膜が形成され、さらにその上に金属酸化物からなる導電膜が形成されてなる成形体が示されている。

[太発明が解決しようとする課題]

しかしながら、特開昭 58-208039号公報の技術は、プラスチック成形体との接着強度が不良である、また、後加工時に発生する熱膨脹、収縮によるたわみが発生するといった問題点を有していた。

また、特開図 62-215202号公報の技術について も、熱膨脹、収縮によるたわみが発生するといっ た問題点を有していた。

本発明は、かかる従来技術の欠点を解消しよう とするものであり、被膜とプラスチック基板との 接着強度が良好で、耐久性、耐熱性に優れ、かつ 後加工時に発生する熱膨脹、収縮によるたわみの 発生がない導電性を有するプラスチック成形体を 提供することを目的とする。

[課題を解決するための手段]

本発明は、上記目的を達成するために、下記の 構成を有する。

「両面にハードコート被膜を有するプラスチック 基板の片面の少なくともその一部に、導電性を有 する被膜を設け、さらに該基板の反対面に金属酸 化物被膜を設けたことを特徴とする導電性を有す るプラスチック成形体。」

本発明におけるプラスチック基板としては、例えば、アクリル樹脂、ポリカーボネート、ジエチレングリコールピスアリルカーボネートポリマー、(ハロゲン化)ピスフェノールAのジ(メタ)アクリレートポリマーおよびその共重合体、(ハロゲン化)ピスフェノールAのウレタン変性ジ(メタ)アクリレートポリマーおよびその共重合体、ポリエステル、ポリスチレンおよびその共重合体、ポリエステル、

基であり、R、R は同種であっても、異種であってもよい。Xは加水分解性基である。 a および b は、O または 1 である。)

ここでR、R¹の具体的な例としては、各々ア ルキル基、アルケニル基、アリール基、またはハ ロゲン基、エポキシ基、グリシドキシ基、アミノ 垫、メルカプト基、メタクリルオキシ基およびシ アノ基から選ばれる置換基を有する炭化水素基で あり、同種であっても異種であってもよい。Xは ハロゲン、アルコキシ、アルコキシアルコキシ、 フェノキシないしアセトキシなどから選ばれる加 水分解可能な置換基であれば、いかなるものであ ってもよい。a、bは各々、0または1である。 これらの有機ケイ素化合物は、1種または2種以 上添加することも可能である。とくに表而硬度、 可とう性、さらには、ハードコート被膜上に設け られる導電性を有する被膜との接着強度の観点か らエポキシ基、グリシドキシ基を含む有機ケイ素 化合物の使用が好適であり、耐アルカリ性、耐熱 性の向上にも有効である。

ポリエーテルスルホン、ポリ(4 - メチル-1 - ペンテン)などの成形物、例えば、シート、フィルムなどが挙げられる。

 $R_a R^{1}_b S i X_{4-a-b}$ (I) (ここで、R、R¹ は、炭素数 $1 \sim 10$ の有機

上記の組成物は、通常揮発性溶媒に希釈して破 状組成物として適なれる。溶使用にあたて用いるものは特に限定されないが、使用にあたたが プラスチック基板の表面性状を損わぬことが され、さらには組成物の安定性、基板に対する れ性、揮発性なども受して決められるで る。また、溶媒は1種のみならず2種以上の 溶媒として用いることも好適である。

また、このハードコート被膜を形成せしめるための液状組成物中には、塗布時におけるフローを向上させる目的で各種の界面活性剤を使用することも可能であり、中でもジメチルポリシロキサンとアルキレンオキシドとのプロックまたはグラフト共重合体、さらにはフッ素系の界面活性剤などが好適である。

さらに、ハードコート被膜を形成せしめる際に、 硬化促進、低温硬化などを可能とする目的で各種 の硬化剤が使用可能である。硬化剤としては、各 種エポキシ樹脂硬化剤、あるいは各種有機ケイ素 樹脂硬化剤などが適用される。これらの硬化剤の って決定されるべきであるが、通常は室温から250℃、より好ましくは35~200℃が使用される。室温より低温では、硬化または乾燥が不充分になりやすく、また250℃より高温になると
熱分解、亀製発生などが起り、さらには黄変などの問題を生じやすくなる。

本発明における硬化被膜の膜厚は、特に限定されるものではない。しかし、接着強度の保持、硬度などの点からり、 $1\sim20\,\mu$ mの間で好ましく Π いられる。特に好ましくは、0. $4\sim10\,\mu$ m である。

本発明における液状組成物の塗布にあたっては、 塗布されるべき表面は清浄化されていることが好ましく、清浄化に際しては界面活性剤による汚れ 除去、有機溶剤による脱脂さらにはフレオンによ る汚れ除去などが適用される。

また、接着性、耐久性の向上を目的として各種 の前処理を施すことも好適な手段である。特に好 ましく用いられる方法としては、活性化ガス処理、 濃度にもよるが酸、アルカリなどによる薬品処理 液状組成物の塗布方法としては、通常のコーティング作業で用いられる方法が適用可能であるが、たとえば浸漬法、流し塗り法、パーコート法、スピンコート法などが好適である。このようにして・ 塗布された液状組成物は、一般には加熱乾燥によって硬化される。

加熱方法としては、熱風、赤外線などで行うことが可能である。また、加熱温度は適用されるプラスチック基板および使用される液状組成物によ

である。话性化ガス処理とは、常圧、もしくは減 圧下において、生成するイオン、電子あるいは、 励起された気体による処理である。これらの活性 化ガスを生成させる方法としては、例えば、コロ ナ放電、減圧下での直流、低周波、高周波あるい はマイクロ波による高電圧放電などによるもので ある。特に滅圧下で高周波放電によって得られる 低温プラズマによる処理が、再現性、生産性など の観点から、好ましく使用される。ここで使用さ れるガスは、特に限定されるものでないが、具体 例としては酸素、窒素、水素、炭酸ガス、二酸化 **硫黄、ヘリウム、ネオン、アルゴン、フレオン、** 水蒸気、アンモニア、一酸化炭素、塩素、一酸化 窒素、二酸化窒素などが挙げられる。これらは、 一種のみならず、二種以上混合しても使用可能で ある。中でも、特に好ましいガスとしては、酸素 が挙げられ、空気などの自然界に存在するもので あってもよい。さらに好ましくは、純粋な酸素ガ スが密替性向上に有効である。またさらには、同 様の目的で前記使用に際しては、処理基板の温度 を上げることも可能である。

本発明は、前述のハードコート被膜上に導電性 を有する被膜を設けてなるものであるが、形成に 際してはハードコート被膜の前処理として前記し た活性化ガス処理、イオンビーム照射、または有 機溶剤、酸、アルカリなどによる薬品処理を施し てもよい。

ることが最も好適である。また、高透明性、高羽代性、接着性、耐熱性、耐アルカリ性などの観点から、プラスチック基板の表面温度をできるだけの表面温にするとより好適である。また、Inが多いの表面にはいいらなるであるが、ははないがあるであるが、低いシートでは、高透明性行与の観点からSnO2のを与え、高透明性行与の観点からSnO2の存置を20wt%以下とすることが好まし、特に限定される

導電性を有する被膜の膜厚は、特に限定される ものではないが透明性、導電性、可とう性、表面 クラック発生防止などの点から30~5000Å が好ましく用いられる。

次に、木発明における導電性を有する被膜の反対面の硬化被膜上に設けられる金属酸化物被膜としては、特に限定されないが例えば SiO_2 、 SiO_3 、 TiO_3 、 Al_2O_3 、 TiO_3 、 TiO_2 、 TiO_2 、 Ti_2O_3 、 Y_2O_3 、 Yb_2O_3 、 MgO_3 、 Ta_2O_5 、 CeO_2 、 HfO_2 などが挙げられる。

これらの物質は、1種のみならず2種以上を混合して使用することも可能である。さらに、これらの被膜は単層であっても多層膜であってもよい。さらには、この被膜は反射増加膜であっても反射防止膜であってもよい。

これらの金瓜酸化物被膜の形成方法としては、成膜しやすさの点から異空蒸着法またはスパッタリング法が好ましく用いられ、またその膜厚としては、耐熱性の点からは1μm以下が好ましいが、反対面の導電膜の種類、厚みによって決定されるペきものであり、特に限定されるものではない。

本発明の実施例1で得られたプラスチック成形体の級断面図を図面に示した。図面中1はプラス

チック基板、2はハードコート被膜、3は導電性 を有する被膜、4は金属酸化物被膜を示す。

本発明によって得られる導電性を有するプラス チック成形体は、高透明性、軽量性、高導電性、 耐衝撃性、高耐久性に優れていることから、液晶 表示電極、画像入力装置などに好ましく使用される。

[実施例]

更に詳細に説明するために、以下に実施例を挙 げるが本発明は、これらに限定されるものではない。

実施例 1

(1) ァーグリシドキシプロピルトリメトキシシ ラン加水分解物の調製

機拌装置を備えた反応器中に、アーグリシドキシプロピルトリメトキシシラン515部を仕込み、 機拌しながら、0.01N HCQ118部を被 温を10℃に保ちながら滴下し、滴下終了後30 分間機拌を続けて、加水分解物を得た。

(2)液状組成物の調製

前記(1)加水分解物にエタノール223部、 ロープロパノール223部、シリコーン系界面活 性利1.8部を添加混合し、さらにアルミニウム アセチルアセトナート18.2部を添加し、充分 操作溶解させた後、液状組成物を得た。

(3) プラスチック基板として1mm厚のCR-39 (ジエチレングリコールビスアリルカーボネート组合体)シート(10cm角)を使用し、前記(2)で調製した、液状組成物を引き上げ速度20cm/分の速度で浸渍塗布し、次いで、82 C/12分の予備硬化を行い、さらに93℃/4時間加熱した後、ハードコート被膜を有するプラスチック基板が得られた。

(4) 前記(3) によって得られたハードコート 被談を有するプラスチック基板の上に金属酸化物 のSi Ozをスパッタリングによって約100Å被 図させた。

スパッタリング条件

ターゲット: 5 1 02

5インチ×20インチ角型

(6)性能評価

(a)シート抵抗

デジタルマルチテスターMD-200C(三和電気計器W報)を使用し、23℃、50%RHで測定した。その結果、150 Ω / \square と非常に良好な導徴性を示した。

(b)全光線透過率

デジタルSM-3カラーコンピューター(スガ 試験機構製)を使用し、全光線透過率を測定した。 その結果、83.5%と良好な透明性を示した。

(C)接着性

導電性被膜面に1mm間隔の基材に達するゴバン目を被膜の上から鎖ナイフで100個入れて、セロハン粘骨テープ(商品名"セロテープ"ニチバン(研製)を強く貼り付け、90°方向に急速にはがし、被膜剥離の有無を調べたが、まったく剝離は認められなかった。

(d) 耐熱性

130℃に設定したオープン中に1時間放置後、 導電被膜の外観とたわみを目視で判定したが、ま ガス導入前圧力: 7×10 *Torr

. A r ガス流量: 200_{SCCH} 高周波放電出力: 2,5 kw

垫板温度:100℃

基板回転速度:3rpm

スパッタ時間:2分

(5) 前記(4) によって得られたプラスチック 基板を反転させハードコート被膜上に「n-Sn 酸化物をスパッタリングによって約300人被覆 させた。

スパッタリング条件

ターゲット: I n − S n 酸化物 (S n 0 v 5 w t %)

ガス導入前圧力: 7×10⁻⁶Torr

A 「 ガス流量: 2 0 0 _{SCCH} O₂ ガス流量: 7 . 5 _{SCCH} 直流出力: 1 . 5 k w

基板温度:100℃

基板回転出力:3 r p m

スパッタ時間:3分

ったく異状は認められなかった。

(e)耐アルカリテスト

5% 苛性ソーダに5分没液後、導電被膜の外観 変化は認められずまたシート抵抗変化も少なく良 好な導電性を示した。

<u>比較例 1</u>

実施例1においてハードコート被膜を設けない以外は、すべて同様に行ったところ、シート抵抗は1600/ロ、全光線透過率81%であったが、接着性は不良であり、さらには耐熱性、耐アルカリ性においても表面異状が認められた。

比较例 2

実施例1において導理性被膜の反対面のSiQ 被膜を設けない以外は、すべて同様に行ったところ、シート抵抗150Ω/□、全光線透過率84%、接着性は良好であったが耐熱テストにおいてたわみが認められた。

[発明の効果]

木発明により得られる導電性を有するプラスチック成形体には、以下のような効果がある。

- (1) 優れた耐熱性を有するため、熱膨脹、収縮 によるたわみが発生せず、被局表示電極、画像入 力素子などの熱処型による後加工が必要な分野に おいて有用である。
 - (2) 高い透明性と低い抵抗値を有する。
 - (3) 軽量、耐衡整性、耐久性に優れる。
 - 4. 図面の簡単な説明

図面は、本発明実施例1で得られたプラスチック成形体の断面図を示す。

1:プラスチック基板 2:ハードコート被膜

3:導電性を有する被膜 4:金鼠酸化物被膜

2

图面

特許出願人 東 レ 株 式 会 社

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
FADED TEXT OR DRAWING
d blurred or illegible text or drawing
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
☐ OTHER:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.